This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-116341

(43) Date of publication of application: 05.07.1984

(51)Int.CI.

C22C 1/00 B23K 20/00 C22F 1/10 // B32B 15/01 C22C 14/00 C22C 19/03

(21)Application number: 57-232081

(71)Applicant:

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

24.12.1982

(72)Inventor:

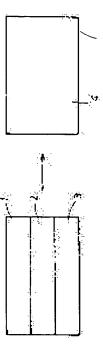
SAWADA KAZUO HAYASHI KAZUHIKO

(54) PRODUCTION OF SHAPE MEMORY ALLOY MATERIAL

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an NiTi shape memory alloy material at a low cost with a heat treatment at a low temp. for a short time by joining alternately ≥3 layers of members consisting of Ti and Ni wherein the weight ratio of Ni is regulated to bring the members into tight contact with each other then heating the members to form a TiNi phase.

CONSTITUTION: A rod wherein 3 layers; the 1st Ti rod 1, the 1st Ni rod 2, and the 2nd Ti rod 3 are superposed so as to contain 50W60wt% Ni by weight is prepd. Such rod is then heated to diffuse Ti and Ni to each other thereby forming an intermetallic TiNi compd. at the boundary between the Ti and Ni, that is, the boundary between the Ti rod 1 and the Ni rod 2 and the boundary between the Ni rod 2 and the Ti rod 3. If the Ti and Ni are so selected as to have, for example, 1:1 atom ratio in the thickness direction of the rod, a thick plate 4 which is a shape memory alloy consisting of the single TiNi layer is obtd. by long-term heating.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—116341

⑤Int. Cl.³ C 22 C 1/00	識別記号	庁内整理番号 80194K	❸公開 昭和59年(1984)7月5日
B 23 K 20/00 C 22 F 1/10		6939—4E 8019—4K	発明の数 2 審査請求 未請求
// B 32 B 15/01 C 22 C 14/00		2121—4 F 6411—4 K	
19/03		7821—4 K	(全 4 頁)

砂形状記憶合金材の製造方法

②特 願 昭57-232081

②出 願 昭57(1982)12月24日

⑩発 明 者 澤田和夫

大阪市此花区島屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社大阪製 作所内 ⑫発 明 者 林和彦

大阪市此花区島屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

⑪出 願 人 住友電気工業株式会社

大阪市東区北浜5丁目15番地

四代 理 人 弁理士 深見久郎 外2名

明 粉 數

1. 発明の名称

形状記憶合金材の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) Niの態量比が50~60 重 数%となるようにTIおよびNIからなる条、線またはパイプなどの部材を交互に3層以上接合して密着させた後、加熱することによりTINi相を生成されることを特徴とする、形状記憶合金材の製造方法。

- (2) 前記NI材とTI材との接合は、1層のTIまたはNI層を挟んでNIまたはTI層を配領するように行なわれる、特許請求の範囲第1項記載の形状記憶合金材の製造方法。
- (3) 前配T」材とN)材との接合機、少なくとも周間または冷間で少なくとも10%以上の核面串で加工し、加熱することによりT」N:相を生成させる、特許請求の範囲第1項または第2項記載の形状記憶合金材の製造方法。
 - (4) 前記NI 材またはTI 材の少なくとも

一方がC U 、 F e 、 C o 、 A & 、 V 、 Z r 、 M o および希土類 元素などからなる群から 選択される一種以上の元素を含有しており、加熱後には T i N l 相の T l または N l の多くとも 2 O 難 最 %が前記元素で 歴 換されている、特許請求の範囲第 1 項ないし第 3 項のいずれかに記載の形状記憶合金材の製造方法。

(5) 40~50度量%のTIと、50~6 0重量%のNIと、少なくとも前記TIまたはN iの一部を関換しておりかつ多くとも全体の20 重量%のCu、Fe、Co、Al、V、Zr、M 0、希土類元素などからなる群から選択される一 種以上の元素などからなる条、線またはパイプ のような部材を3層以上に接合・密替させた後に、 が状に使合金材の製造方法。

(6) 前記TI材、NI材および一種以上の 前記元素材の接合後、少なくとも温問または冷問 で少なくとも10%以上の減面率で加工し、加熱

特開昭59-116341(2)

することにより、均一相を生成させる、特許請求 の範囲第5項記載の形状記憶合金材の製造方法。 3. 発明の詳細な説明

発明の分野

この発明は、形状配値合金材の製造方法に関し、 特に反応拡散を利用するNITI系形状記憶合金。 材の製造方法に関する。

先行技術の説明

 造において、特に有利であることが示されている。 Ni およびTIの拡散距離が短くて終むからである。しかしながら、単にTI 材とNi 材の2 層を圧接させて熱処理するものにすぎないため、比較的厚い板の形状記憶合金材を製造するには、 長時間の熱処理が必要である。したがって、それに関節略化しかつ形状記憶合金のコストを低額させるものではあったが、エネルギ利用の点から見れば未だ不充分なものであった。

発明の目的

それゆえに、この発明は、反応拡散を用いたN i Ti 系形状記憶合金の製造方法を改良するものであり、低温かつ短時間の熱処理で製造し得るN i Ti 系形状記憶合金の製造方法を提供するものである。

この発明は、要約すれば、Niの重量比が50~60重量%となるようにTIおよびNIからなる条、線またはパイプなどの節材を交互に3層以上接合して密着させた後、加熱することによりT

i N I 刷を生成させることを特徴とする、形状記憶合金材の製造方法である。

この発明は、「「材およびN」材を交互に3層 以上接合・密着させた状態で加熱し反応拡散を利 用することによりTi Ni 脳を生成させるもので ある。第1図および第2図は、この発明の原理を 説明するための断面図である。まず、第1図に示 すように、第1のTi条1、第1のNI条2およ び第2のT1条3の3層が重ねられた条を準備す る。次にこの条を加熱することにより、TiとN I とが相互に拡散し、Ti とNi の界面、すなわ ち 折 1のTi 条 1と 頻 2のNi 条 2との 昇面 およ び第1のNI条2と第2のTi条3との昇面にT iNi金原間化合物が生成する。今、第1図に示 ず条の厚み方向に、TiとNiがたとえば1対1 の原子比を打するように選定すれば、長時間加熱 することにより、第2図に示すような単一の層の TiNI腊からなる厚板4が付られる。注目すべ きことは、「iNI会属間化合物が、第1のNi 条2の両側で生成する。したがって、厚み方向に

おけるTINIの生成速度は、同一出額人の先顧に開示された技術に比べて2倍となり、そのため単にTI材とNI材とを接合して拡散する方法に比べ、複めて短時間の熱処理により同一の厚みの厚板を製造し得ることが理解されるであろう。

好ましい実施例によれば、Cu、Fe、Co、Al、V、Zr、Mo、希土照元素などの元素からなる群から選択される一種以上の元素を含有するNI 材またはTI 材が用いられる。これらの元

素を含有させることにより、変態温度を変化させることができる。しかしながら、この種の元素と 合うさせれば完成した合金の加工性が低下するという問題がある。しかしながら、この発明ではは 相互拡散処理を行なう前に予め所設の形状のである まで加工することが可能であるため、極めて容易 に所銀の形状の形状配像合金材を得ることができる。

さらに、この発明では、最終的に行られるNITI合金の多くとも20重量%が上述の一種以上の元素で置換されているように、TI材、NI材およびこの一種以上の元素からなる部材を、3層以上に接合・密勢させた後に、加熱してもよい。

さらに好ましくは、TIとNIとの接合後、少なくとも週間または冷雨で少なくとも10%以上の減面率で加工し、加熱してもよい。このような減面率で予め加工しておくことにより、所望の形状の形状配復合金を容易に得ることができる。

この発明のその他の目的および特徴は、図面を 参照して行なう以下の詳細な説明により明らかと

福間圧延と冷間圧延により全体の厚みが〇.5 mmとなるようにクラッドした後、真空中で1000での構成で50時間加熱した。このとき、条はTiNiの甲酸となった。この条を敵類状に固定し、450℃の過度で30分間保持し、 商粮形状を配像させた。次に、整額に戻し曲線状に変形した後、70℃の過水中に浸漉した。 没適された条は、完全にもとの遊椒形状に回復した。

実施例3

〇. 5 風動 %の C O を含有する厚さ 〇. 2 mmの N I 合金条と、厚さ 〇. 3 mmの T I 糸を交互に 8 磨風ねし、 福間圧 既によりその全体 の厚 みが 1 mm となるようにクラッドした。次に、 野空中で 9 〇 〇 での 別底で、 8 〇 時間 加熱した。 作成 した 合金条を、 曲線形状に 固定 し、 5 〇 〇 でで 2 〇 分 間加熱した。 次に、 室 温に戻し丸め込んだ 後 放置すると、もとの形状に回復した(超弾性効果)。

实施例4

直径1amのNi線材に、T)パイプを嵌合し、 さらにその外側にNiパイプを嵌合して、断面積 なろう。

実施例の説明

実施例1

<u> 実施 例 2</u>

厚さ 0 . 5 mm、幅 1 0 mmの N i 条と、厚さ 0 . 8 mm、幅 1 0 mmの T i 条とを交互に 4 層霞 ね し 、

発明の効果

以上のように、この発明によれば、NIの題最比が50~60番量%となるように、TIがおをびいる条、線またはパイプなどの部がををはパイプなどの部がをとはパイプなどのかがをを登れたり、Tがある条件を登れたではなってではある。とはの形状の形状の形状配像合金を極めて容易の形状の形状にの合金を極めて容易の形状には合金をあるいは同一径の形状に関合金線を開始する場合であっても、同一出願人の先願に開

示された技術に比べて、低温かつ短時間の熱処理で製造することが可能となる。なお、この発明の製造方法は反応拡散を利用するものであるため製造不の溶解ー熱間加工などの工程を利用する製造方法に比べて、製造工程および製造時間を大く組合であることは含うまでもない。したがって、低価格のNITI系形状記憶合金材を得ることが可能となる。

この発明は、感傷素子、パイメタル、各種のアクチュエータ、起弾性はねおよび防振材料など様々な分野において用いられ得ることを指摘しておく。

4. 図面の簡単な説明

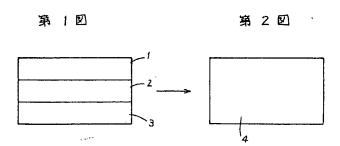
第1回および第2図は、この発明の原理を説明 するための所面図であり、第1回は反応拡散的の 積層状態を示す図であり、第2回は反応拡散が終 了した状態を示す図である。第3回および第4回 は、この発明の原理を説明するための第2の例の 概略組織図であり、第3回は反応拡散的の状態を 示す図であり、第4回は反応拡散的の状態を 示す図である。

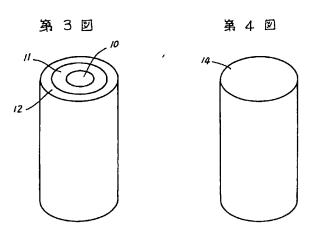
図において、1,3はTI条、2はNI条、4 はTINI相、10はTI棒、11はNIパイプ、 12はTIパイプ、および14はTINI線を示 す。

特許出關人 住友電気工業株式会社

代理人弁理士保見久郎(ほかつ名)







-210-

10/02/2002, EAST Version: 1.03.0002